MANUFACTURE OF DIELECTRIC ISOLATION PLATE

Patent Number:

JP60196955

Publication date:

1985-10-05

Inventor(s):

ITOU TADATSUGU

Applicant(s):

TOUROUKK

Application Number: JP19840053278 19840319

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L21/76: H01L21/205

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the crystallizability of a polycrystalline silicon layer which is formed on the surface. and facilitate oxidation to form an insulating layer, by a method wherein the surface is made to a porous silicon layer having small hole diameter, and the inner part of a base plate is made to a porous silicon layer having large hole diameter.

CONSTITUTION: Single crystal silicon of 5mum is made porous in a 50% hydrogen fluoride solution. On this occasion, a 0.5mum part of the surface is anode formation treated at the current density of 5mA/cm<2>, and a remaining 4.5mum part is anode formation treated at the current density of 100mA/cm<2>. The gualities of the two porous silicon which were produced on this consequence are different, and at the part which was anode formation treated at the condition current density of the surface is small, the hole diameter is small, and at the part which was anode formation-treated under the condition current density of the inner part is large, the hole diameter is large. Hereby, the crystallizability of epitaxial silicon layer becomes excellent, and easy to be oxidized the hole diameter becoming large at the inner part.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

命日本額特許庁(JP)

60 特許出關公開

@公開特許公報(A)

昭60 - 196955

@Int Cl.

庁内整理番号 學院原體

@公開 昭和60年(1985)10月5日

H 01 L

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

些面が二酸化シリコンの絶縁層で簡まれた半導体

話電体分離基板の製造方法 発明の名称

の特 顧 昭59-53278

会出 関 昭59(1984)3月19日

斜次 東京都新宿区中落合2丁目9番1号 東光株式会社 東京都大田区東灣谷2丁目1番17号

集機函数用の静電体分離基板の製造方法に関する 物質体分離指板の製造方法 (発明の技術的背景) 単導体無限回路装配に⇒ける条数度の向上。特 *単約森シリコン基板の一袋面をファ化水素精液 中で帯観化成処理して多孔質化シリコン層を形成 性の改善を目的として時間体分離技術の利用が考 えられている。とれは、単数品シリコンの島の耳).. は名孔管シリコン語の表面に単語品シリコン 用をエピタキシアル皮をさせ、数単額品シリコン 個及び底面を三酸化シリコン層で耐んで完全に分 屋の一部を二段化シリコンとするととも代数手孔 難しようとするものである。この財産体分離にも 質シリコン房を放化することだよつて、単薪品シ 様々のメイブがあるが、最近性目されているのは リコンの品の製器及び座型に二酸化シリコン領域 多孔質シリコンを硬化することによつて二酸化シ を形成する印象体分離基板の製造方法において、 リコンの野童体分類領域を形成する方法によるも 数を孔質シリコン層の表面付近の孔径を小さく のである。多孔質シリコンは早齢品シリコン鉱板 し、内部の孔径を大きくするように器能化成処理 チファ化水岩路能中で顕微化成品級して形成して ns. し、放孔径の小さな多孔質シリコン剤の表面に単 本発明は上記のような器電体分離基板の製造方 結晶シリコン層をエピメキシアル成長させること を特殊とする同電体分離基板の製造方法。 旅に係るもので、勝極化成処理による多孔繋シリ コン層の形成方法に特象を有するものである。 3. 発明の評組な仮明 [従来状報とその問題点] 【発明の技術分野】 本発明は複数の単結品シリコンの島の側面及び 本発明の前提となる多孔質シリコンの酸化によ

-233-

計画報60-196955(2)

る間保体分離市板の料造方法の一枚例だっいて第 1回に従って配明する。第1回は時間体分離基準の製造方法を示す正面新面図である。

P型の未結点シリコン素値 1.0 を用業する(A) との市前点シリコン高値 1.0 セファ化水素器医中 時限化収数型して製剤を利果シリコン線 1.1 を形成する(B)。この多孔翼シリコン線 1.1 製剤にN型の結結 4.9 リコン線 1.2 で アル成長させる(C)。米粉品シリコン線 1.2 一部にP型の銀銭 1.3 を放射またはイギン打ち込

一部にPぼの領域13を拡散またはイオン打ち込み等によって形式する(D)。このP返の領域13 を際底化成処態によって多孔質シリコン14に代 える(E)。単約点シリコン高級10代級でお 大多孔質シリコン第11とエピタモンアル約12

内に形成された多孔質シリコン領域14を配化シ リコン15とする(ア)。このようにして、二数 化シリコン15によって間まれた単語品シリコン の為16が形成された野連体分離高変が得られる。 上記のような勝電体分離高級が得られる。

上記のようを簡単体分離高板の製造方法におい ては、多孔質シリコン層の上に単純品シリコン層 をエピメルップル成長させている。多元買ジリコンは文字通り始め内に多数の孔が形成されてかり、 しれを観察的に扱わすと第2回のようだはる。 † をわち、高度20内に孔21が形成された開港と せつている。この孔の低が大は書きたか、 多項官るとき孔買ジリコン層の上で形成される様 多項官るとき孔買ジリコン層の上で形成される様

多湖さると多孔質シリコン層の上に形成される単 並品シリコン層の前島性が劣化する。故にエピメ センアル層の原外が最い場合には前品性が大田ピメ 分化するので、前島性を支くするためにもない。 センアル層の原外が長くしまければなりまい。

(発明の目的)

本集列は上記のような問題を解釈してき孔質レ リコン油の上に結晶性の良好な年齢品レリコン間 セエピタキャリアル成長させることかできる制度体 分類高級の製造力法を機供することを目的とする。 また、結晶性を吹号するだけでなく関化を呼ぶ して短期の圧圧酸化シリコン解散を形成できる

よりな多礼費シリコン解を形成するととを目的と

する。 (発明の概要)

本発明は、単結品シリコン高級内に形成する多 孔質タリコン脂を二層とし、装面を孔板の小さな 多孔質タリコン層とし、高級の内部は孔径の大き な彩孔質シリコン層とし、高級の内部は孔径の大き な彩孔質シリコン層とすることによって上記の目 的を選成するものである。

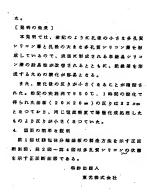
とればよって、接頭に対波されるエピタキシア ルシリコン層は結晶性が良好となり、内部は孔径 が大きくまつて変化しあくなるものできる。 多孔質シリコン層の孔径を変える手段としては、

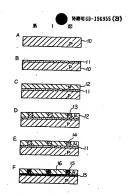
静能化成中に多孔質シリコン層に印加する電光物度を変化させる。変化は複数圏行うととができるが、実用的には二個で充分で、始めは最小電視密度を、優には十十大きい電産密度を印加する。 (本集別の実施門)

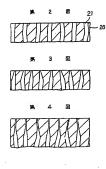
以下、多孔質シリコン階の形成方法を中心として本発明の実施例について説明する。

帰版化成処理は、前記のように、ファ化水素都 核中で基度の裏面の電影とファ化水素器液中の電 板との間に電度を印加して行う。この降硬化成処 現は、一数には30~50%の溶板中で5~100 mA/om の電路密度で行われている。

なか、上記のようにして形成された二つの多孔 質シリコン暦を使の工程において使化したところ。 硬化等の性質が素干品なつていることが確認され









the administration of the Westernan

15 MR CO. 196955 (4)

正します。
(3) 関節 4 夏集 8 行の「結晶性が大幅に」を「 金磨にわたって結晶性が」と訂正します。